

## 第十一屆達興材料研究生獎學金施行辦法

- 一、達興材料獎勵與公司研發相關領域博士、碩士在學之專職研究生，善盡企業責任，建立雇主品牌。
- 二、本屆獎學金申請對象：正就讀於臺灣大學、清華大學、交通大學、成功大學之化學/化工/材料...等理工相關系所之博士、碩士在學生；或於上述系所畢業，目前正於海外攻讀研究所之在學研究生。
- 三、申請資格：
  1. 110 學年在學之專職博士、碩士研究生。
  2. 大學畢業總成績平均 GPA 3.7 以上 (請附名次證明)。
  3. 未受領其他有服務義務之獎助學金者。例如：畢業後需至公司任職綁約之相關條件交換...等。
- 四、獎學金名額：共六名，不足額可從缺。
- 五、獎學金金額：博士生獎學金每位新台幣 24 萬元，碩士生獎學金每位新台幣 12 萬元，一次性發放。
- 六、申請管道：本屆採「線上」或「紙本」進行申請 (兩種方式請擇一)。

【線上申請】申請人請至下方路徑登入google帳號填寫線上申請表，並上傳下列文件各一份：

<https://forms.gle/B4WoEaNiCFsBw4gf9>



1. 大學(含)以上之學歷成績單 (需顯示排名)。
2. 研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作，因容量限制請提供「摘要」即可，請彙整為一份檔案上傳 (表二)。
3. 自傳及研究計畫 (10頁以內)。
4. 獎學金申請人承諾書 (需親筆簽名，可接受掃描檔)。

【紙本申請】寄送下列文件至[40763台中市西屯區科園一路15號](https://www.google.com/maps/place/40763+台中市西屯區科園一路15號)「達興材料獎學金專案小組」收

1. 達興材料研究生獎學金申請表 (表一)。
2. 大學(含)以上之學歷成績單(需顯示排名)。

3. 研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作 (表二)。
4. 自傳及研究計畫 (10頁以內，請雙面列印)。
5. 獎學金申請人承諾書 (需親筆簽名)。

七、申請時間：請於**2021年9月30日(四)**前完成投件。

八、審核標準及程序：

1. 第一階段審查：申請人於申請期限內繳交，且資料齊全，得進入資格審查程序。
2. 第二階段面試審查：通過第一階段審查者，將由達興材料邀約參加面試審查，相關資訊將另行通知。
3. 獲獎名單於**2021年12月**公告於達興官方網站，相關獎助內容如下：
  - (1) 預計邀請獲獎同學與指導教授一同至公司參與獎學金頒獎典禮，或公司參訪。
  - (2) 由達興資深主管擔任業師，協助了解產業、技術發展階段與挑戰。
  - (3) 提供在學期間至達興實習機會。

九、注意事項：

1. 審委員會保有審查、退件之權利。
2. 獎助期間以一學年為單位，受獎期間得獎人若因畢業、休學、退學等任何理由離校應主動告知，本人同意放棄達興材料研究生獎學金之領取資格，如已領取，願退還已領取之獎學金。
3. 獲獎學生不得同時領取其他企業有服務義務之獎學金，若有疑慮，請 email 至 [Recruiting@daxinmat.com](mailto:Recruiting@daxinmat.com) 與承辦人確認。違反者，達興材料有權取消該名學生獲獎資格，終止其受領本獎學金之資格。由政府機關及非營利性質財團法人捐助用於學術合作性質之獎助學金不在此限。

表一：達興材料研究生獎學金申請表

收件日期(由公司填寫)：

獎學金申請身分： 博士生  碩士生

個人資料				
姓名		年級 (110 學年)		照片
學校		系所		
聯絡電話		Email		
通訊地址				
學歷背景				
教育程度	學校名稱	主修科系	在學期間	指導教授
博士				
碩士				
大學				
高中				
檢附文件資料				
文件名稱				具備者勾選
1.本申請表(表一)。				<input type="checkbox"/>
2.大學(含)以上之各學年成績單(需顯示排名)。				<input type="checkbox"/>
3.研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作及獲獎資料(表二)。				<input type="checkbox"/>
4.自傳及研究計畫書(10 頁以內，雙面列印)。				<input type="checkbox"/>
5.獎學金申請人承諾書。				<input type="checkbox"/>

一、本人已詳讀達興材料研究生獎學金施行辦法各項說明及填寫相關內容，可證明以上填寫資料均屬事實。  
 二、本人同意達興材料基於獎學金申請之目的得對本人所提供之個人資料加以蒐集、處理及利用，獲獎者之學校系所及姓名將公佈於達興材料公司官網；亦明瞭本人依法有向達興材料請求查詢、閱覽、複製、補充、更正、刪除或請求停止蒐集、處理、利用個人資料之權，未獲獎者申請資料將保留至申請年年底以密件銷毀。

本人簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

表二：研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作列表

SCI 期刊論文					
NO.	期刊名	impact factor	論文名稱	作者序	狀態

專利			
NO.	申請號	專利名稱	獲證 (Y/N)

註 1:表格如不敷使用，請自行增列填寫。

註 2:請將列表中之論文資料編號並附於此表後，以利審查(資料請雙面列印)。

# 達興材料研究生獎學金申請人承諾書

本人承諾，如獲本年度「達興材料研究生獎學金」，將遵守以下受獎學生(以下簡稱本人)須知之規定。

1. 本人未受領其他具服務義務之獎學金，若經查證與事實不符，本人同意放棄達興材料研究生獎學金之領取資格，如已領取，願退還已領取之獎學金。
2. 受獎期間本人若因畢業、休學或退學等理由離校，本人同意放棄達興材料研究生獎學金之領取資格，如已領取，願退還已領取之獎學金。
3. 本人承諾遵守獎學金申請辦法之所有內容。

此致

達興材料股份有限公司

就讀學校系所/學號：

立書人簽章：

中 華 民 國                      年                      月                      日